

新闻稿

ASM Pacific Technology 收购 Amicra 以进入光电子市场

新加坡与香港，2018年4月3日 – ASM Pacific Technology Ltd（「ASMPT」）宣布已完成收购 AMICRA Microtechnologies GmbH（「Amicra」）100%的股份。Amicra 为光电子和先进封装市场的高精密固晶机主要供应商。这项于 2018年4月4日完成的交易将加强公司业务，不仅能够为快速发展的矽光电子组装设备市场提供服务，还能够服务更高精度的覆晶和固晶市场。

总部位于新加坡，并在香港联交所上市的 ASMPT 是全球最大的后工序半导体设备供应商和 SMT 解决方案提供商。ASMPT 将把 Amicra 重新命名为 ASM AMICRA Microtechnologies GmbH，并将 Amicra 合并到 ASMPT 的后工序设备业务分部。

ASMPT 集团行政总裁李伟光表示：「我们对这一战略投资感到非常兴奋。Amicra 的亚微米高精度贴片机补充了集团现有的产品组合。Amicra 在光电子市场中占有领先地位，而集团认为该市场具有高增长潜力。我相信这次合并将进一步加强我们未来的发展机遇，并为我们的客户提供更高的附加价值。」

「随着我们对高精度固晶市场的渗透日益增加，特别是在矽光电子制造业，与强大的战略合作伙伴进行合并可以更好地支持我们不断增长的国际客户基础。凭借其规模、已建立的国际供应链、销售渠道和客户支援能力，与 ASMPT 的合并将使我们能够进一步发展业务。我为 Amicra 和我们的客户感到高兴，亦很高兴有机会与 ASMPT 合作。」 Amicra 董事总经理 Rudolf Kaiser 说。

(完)

新闻垂询：

香港

纵横财经公关顾问有限公司

吴燕霞

电话: (852) 2864 4812

电邮: mandy.go@sprg.com.hk

新加坡

黄凤玲

高级企业传播经理

电话: (65) 6750 9567

电邮: joey.ng@asmpt.com

网页: www.asmpacific.com

关于 **ASM Pacific Technology Limited**

作为全球科技及市场领导者，ASMPT(香港联交所股份代号: 0522)致力为全球半导体装嵌及封装行业研发及提供尖端解决方案及物料。其表面贴装技术解决方案广泛应用于不同的终端用户市场，包括一般电子产品、移动通信器材、汽车工业、工业、LED 以及替代能源。

ASMPT 自一九八九年起于香港联交所上市。目前，ASMPT 已获纳入为恒生综合市值指数下之恒生综合中型股指数、恒生综合行业指数下之恒生综合资讯科技业指数、恒生香港 35 指数及恒生环球综合指数的成份股。

欲了解更多关于 ASMPT 的信息，请游览我们的网页 www.asmpacific.com。

关于 **AMICRA MicroTechnologies**

AMICRA MicroTechnologies 是全球领先的超高精度固晶设备供应商，贴装精度低至 $\pm 0.3\mu\text{m}$ @ 3σ 。公司成立于 2001 年，总部位于德国雷根斯堡，为在电子行业的多个分部的客户提供后工序生产和封装制程的领先产品和工程服务，是矽光子和光纤市场的领导者。其设备支援固晶技术和覆晶焊接技术，并具备对光电子市场的专业知识，为迅速发展中的超大规模数据中心市场提供服务。

AMICRA 还提供高速滴胶系统，并根据技术平台提供自订解决方案。AMICRA 在欧洲、北美、亚太地区以及中国均设有办事处，销售和支援网络遍及全球各地。